

Willkommen bei O-Leading

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette: Einzel-, Doppelseiten-, Mehrschicht-Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

[Leiterplattenlayout Hersteller China](#)

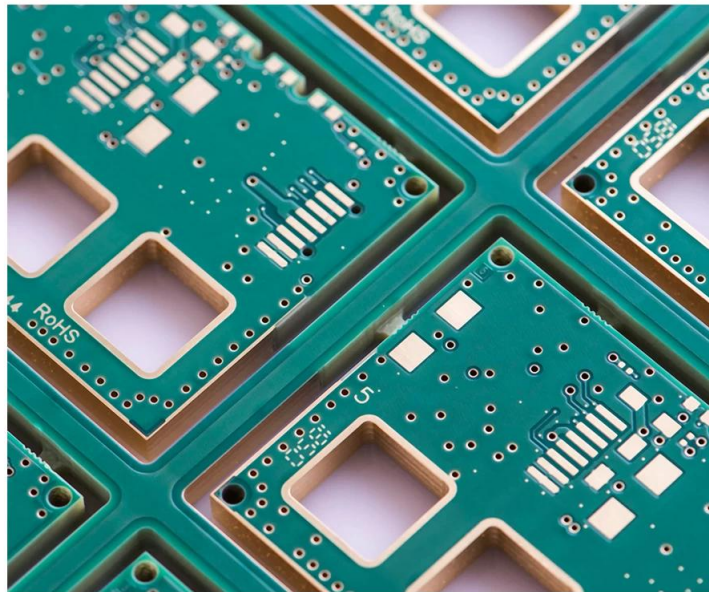
KUPFERPLATTENLÖCHER MIND .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

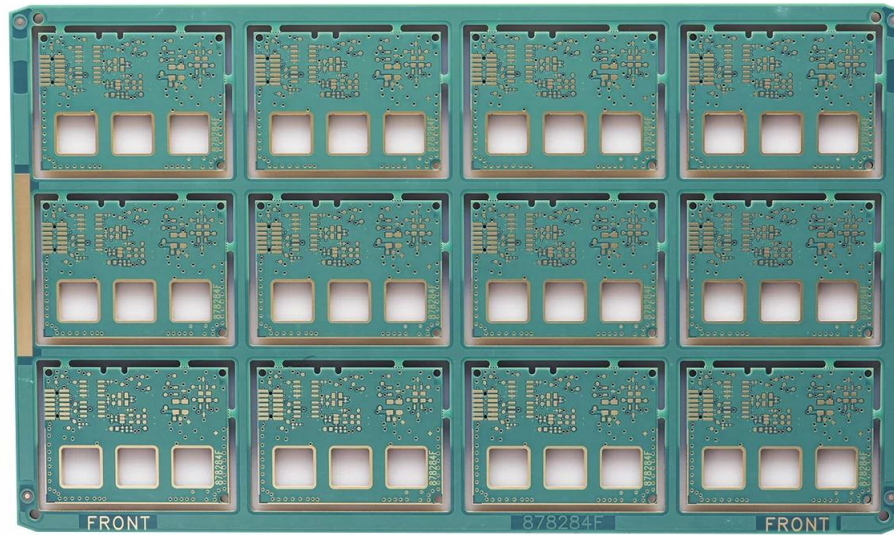
Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

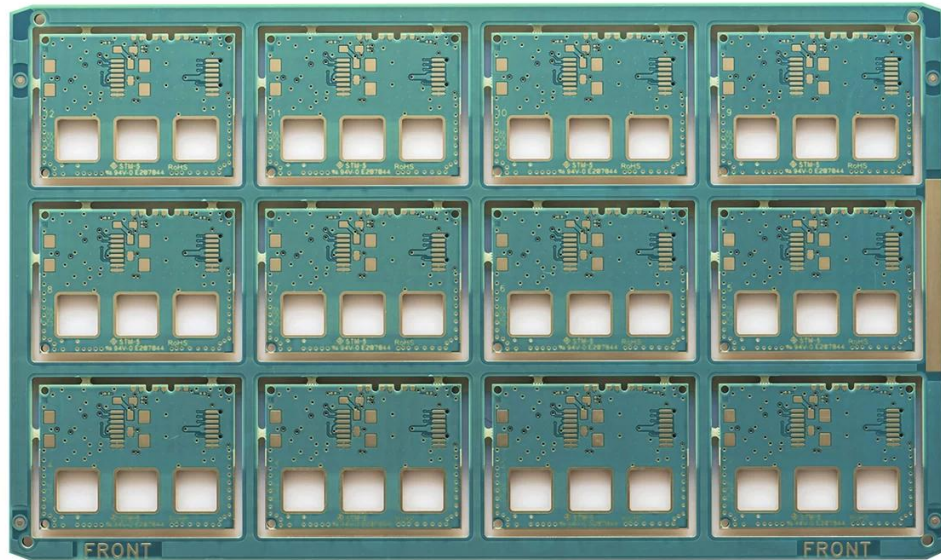
BITTE KLICKEN SIE DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Hochtemperatur-PCB-Anbieter China](#)

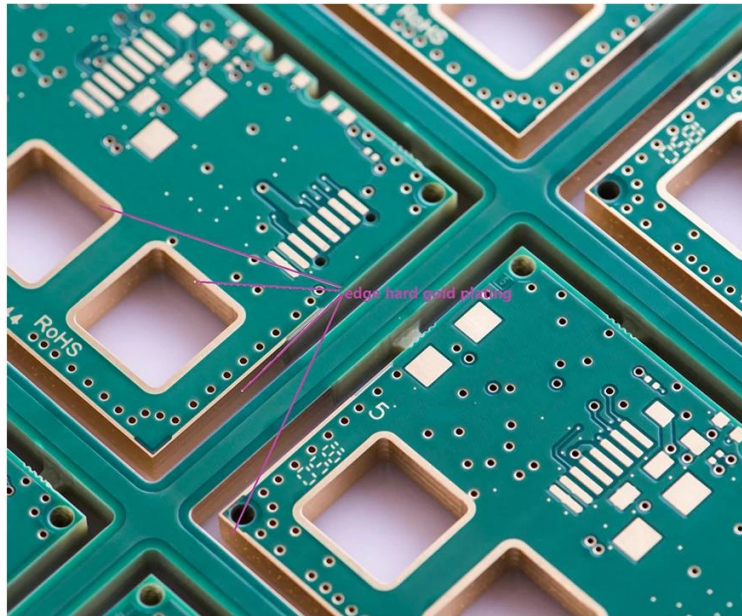
Produktbeschreibung

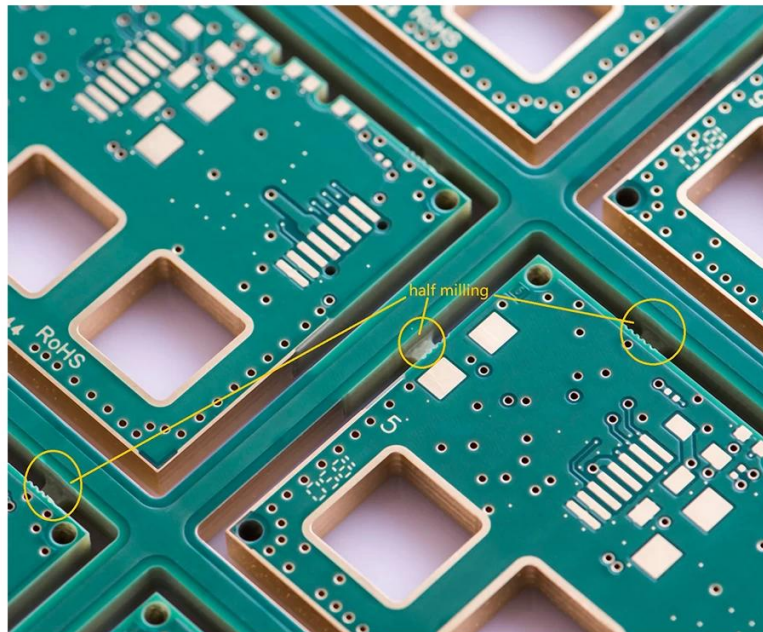
PCB P / N	878284-E
Schichtanzahl	6L HDI
Material	FR-4 TG180
Board thk	3,80 mm
kupfer thk	1/1/1/1/1 / 1oz
Kleinste Lochgröße	0,1 mM
Anzahl der Löcher (Stcks)	725
Zeile mits	8 / 8mil
Impedanzkontrolle J / N (Tol%)	N
Oberflächenveredelung: ENIG Au	0,075-0,125UM
Lötmaske-Siebdruck	Mattgrün / Weiß
Einzelplatinengröße	Dim X (mm): 51; Dim Y (mm): 37,7
Panelisierung	Dim X (mm): 244; Dim Y (mm): 145; Anzahl der USV: 12
Besonderheit: abziehbare Maske	N
Routing / Lochen	CNC











www.o-leading.com

PCB Prototyp Lieferant China

Unser Team





Zertifizierungen

[illegible]

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferungsdetails	7-12days



FAQ

1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostensenkung, zur Vermeidung von Verschwendung und zur Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden?

Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Inneres AOI → Multi-Bond → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Äußerer Trockenfilm → Musterplattieren → Äußeres Ätzen → Äußeres AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächengüte → Routing → E / T → Sichtprüfung.